

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
917

1988

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

1993-02

Amendement 1

**Ordre modulaire pour le développement
des structures mécaniques pour les
infrastructures électroniques**

Amendment 1

**Modular order for the development of
mechanical structures for electronic
equipment practices**

© CEI 1993 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

B

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 48D: Structures mécaniques pour équipement électronique, du comité d'études 48 de la CEI: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour équipements électroniques.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

DIS	Rapport de vote
48D(BC)28	48D(BC)30

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 8

4 Termes et définitions

Ajouter à la suite de la définition de «Pas de montage» les deux phrases suivantes:

La valeur nominale du pas de montage est obtenue en multipliant un pas de base ou un pas multiple par un facteur F choisi dans le tableau 1.

La dimension réelle qu'on utilise en pratique est obtenue à partir de la valeur nominale du pas de montage à laquelle on ajoute les tolérances de fabrication.

Page 10

6.2.1 Pas de base et pas multiple

Remplacer ce paragraphe par le nouveau paragraphe suivant:

6.2.1 Pas multiples

Les valeurs 2,5 mm et 25 mm ont été utilisées pour créer les dimensions de coordination du tableau 1.

Page 22

7.3 Illustration de l'ordre modulaire

Supprimer la seconde phrase, commençant par: «Selon la taille des pièces . . .».

FOREWORD

This amendment has been prepared by sub-committee 48D: Mechanical structures for electronic equipment, of IEC technical committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for electronic equipment.

The text of this amendment is based on the following documents:

DIS	Report on voting
48D(CO)28	48D(CO)30

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the voting report indicated in the above table.

Page 9

4 Terms and definitions

Add after "Mounting pitch" two additional sentences:

The nominal value of a mounting pitch is achieved by using a base or multiple pitch multiplied by a factor F from table 1.

Actual dimensions used in an equipment practice are created from the nominal mounting pitch and they include manufacturing tolerances.

Page 11

6.2.1 Base and multiple pitches

Replace this subclause by the following new subclause:

6.2.1 Multiple pitches

The value 2,5 mm and 25 mm have been used to create the coordination dimensions in table 1.

Page 23

7.3 Illustration of the modular order

Delete the second sentence, beginning with: "Dependent on the size . . .".